114930013. KFTI -- 91 - veview.

# МИНИСТЕРСТВО АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИИ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО АТОМНОЙ НАУКЕ И ТЕХНИКЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ПРИМЕСНЫХ АТОМОВ В РЕШЕТКЕ
КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
МЕТОДОМ ОБРАТНОГО РАССЕЯНИЯ
КАНАЛИРОВАЧНЫХ ИОНОВ

УДК 539.2.1:539.1.06

ТОЛСТОЛУЦКАЯ Г.Д., РЫБАЛКО В.Ф., НЕКЛЮДОВ И.М., КОПАНЕЦ И.Е. Определение местоположения примесных атомов в решетке кристаллических материалов методом обратного рассеяния каналированных конов. Обзор: М.: ШНИМатоминформ. 1991. — 30 с.

Обобщение данных, имеющихся в литературе и полученных авторами, по вопросу местоположения имплантированных примесных атомов в решетке матрицы показало, что несмотря на соответствие некоторых полученных результатов критериям, разработанным для равновесных систем, большинство данных по местоположение антомов примеси, не растворяемых в этим критериям. Местоположение атомов примеси, не растворяемых в матрице в равновесных условиях, при введении их в материал методом нонной имплантации определяется тремя процессами: спонтанной рекомочной имплантации определяется тремя процессами: спонтанной рекомочной примесей с вакансией в пределах фази релаксации каскада столкновений, захватом дополнительных вакансий в течение фази охлаждения каскада и захватом мигрирующих вакансий при температурах выше стадии Ш.

Рис. 18. табл. 6. список лит. - 57 назв.

Научный редактор доктор физико-математических наук А.С.Бакай.

С Центральный научно-всследовательский институт информации и технико-экономических исследований по атомной науке и технике (ЦПИИ атоминформ), 1991.

Министерство атомной энергетики и промышленности СССР

Центральный научно-последовательский институт информации и технико-экономических исследований по атомной науке и технике

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ПРИМЕСНЫХ АТОМОВ В РЕШЕТКЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛЮВ МЕТОДОМ ОБРАТНОГО РАССЕЯНИЯ КАНАЛИРОВАННЫХ ИОНОВ

Обзор По данным отечественной и зарубежной печати за 1953-1990 гг.

CO	<b>TEPEAHNE</b>
I.	Методика эксперимента
2.	Растворимость в равновесных условиях 5
з.	Основные положения ионной имплантации 7
4.	Влияние радиационных повреждений на место-
	положение в решетке имплантированной примеси 9
5.	Местоположение в решетке элементов с поло-
	жительной теплотой растворения

6.	-енемье инижерф стоомионая зависимость фракции замеще-							
	HMH							, <b>1</b> 7
7.	Местопол	OKSHES 1	pemer	ке элем	ентов о	трицател	ной	
	теплотой	pactboj	рения.					. I7
8.	Выводы .							.18
CIII	COK JETO	ратуры .						, IS
Прі	<b>ЛОЖ</b> ение							.22

.

ИЗВЕСТНО; ЧТО ОВОЙСТВА ТВЕРДЫХ ТЕЛ ЗАВИСЯТ ОТ ДОБАВОК ПРИМЕСЕЙ (ВВЕДЕННЫХ В МЕТАЛЛ В РАВНОВЕСНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ ИМПЛАНТАЦИЕЙ), А ТАКЖЕ ОТ ТОГО, КАКОЕ МЕСТО ЗАНИМАЮТ ЭТИ ПРИМЕСИ В РЕШЕТКЕ МЕТАЛЛА: В 
УЗЛЕ, ЗАМЕЩАЯ АТОМ МАТРИЦЫ, ИЛИ В МЕЖУЗЛИИ, ОБРАЗУЯ АТОМ ВНЕДРЕНИЯ. 
ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ В ИОННО-ИМПЛАНТАЦИОННОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ОДНИМ ИЗ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИМПЛАНТИРО-ВАННЫХ ИОНОВ В РЕШЕТКЕ.

В отношении растворимости компонентов в равновесных условиях возможны два предельных случая:

- I. Компоненти сплава ни при намих пропоршиях не образуют твердых растворов. В этом случае сплав состоит из кристаллов различного рода и представляет собой гетерогенную смесь.
- 2. Компоненти сплава обладают неограниченной взаимной растворимостью. Легирующий компонент занимает определенные места в решетке кристалла основи (матрицы), образуя гомогенный твердый раствор замещения или внедрения. Кроме того, при определенном соотношении компонентов возможно образование соединений с кристаллической решеткой, существенно отличной от решеток исходных компонентов; интерметаллидов или промежуточной фазы.

Ионная имплантация является неравновесным процессом, поэтому для нее часто оказываются неприемлемными критерии равновесных систем. Так растворимость в этом случае не является необходимым условием для создания растворов замещения. Многие имплантированные примеси занимают замещающие положения в данной матрице, котя в равновесных условиях они являются нерастворимыми или имеют лимитированную растворимость. Связано это с тем, что на местоположение внедренного атома в решетке сказывают влияние упругие и неупругие процессы взаимодействия, термодинамические и кимические движущие силы. Кроме того, существенную роль могут играть радиационные нарушения, которые создаточной при сомсардировке конами имплантируемого элемента. Изучению этих процессов, а также исследованию их влияния на местоположение имплантированной примеси в решетке кристалла посвящен ряд расот [1-24].

Пельи настоящего обзора является обобщение данных, имеющихся в литературе и полученных авторами, по определению местоположения примесных атомов в решетке криоталлических материалов методом обратного рассеяния каналированных ионов (ОРКИ).

#### метошка эксперимента

Для определения энергетических параметров и местоположения в решетке точечных дефектов в настоящее время используются: автононная микроскопия, метод анингиляции позитронов, дидатометрия, диффузное рассеяние рентгеновских лучей, ОРКИ, мессбауэровская спектроскопия.

Один из этих методов — обратное рассеяние каналированных ионов обладает уникальными возможностями по определению местоположения примеси в решетке, распределения по глубине имплантантов, а также распределения по глубине и типу дефектов, создаваемых при имплантации. Обычно используемая аппаратура включает в себя ускоритель заряженных частиц, коллимирующую в гониометрическую системы, радиоэлектронную аппаратуру. Пример такой установки, используемой в ХФТМ, показан на рис. 1<sup>28</sup>.

Характерные угловне и энергетические зависимости, получаемие методом ОРКИ, представлены на рис. 2,3. На рис. 2,а приведены энергетические спектры иснов, рассеянных на большие углы при падении первичного пучка вдоль низкоиндаксных осей в кристалле (кривая 2), а также рассеянных в случае неориентированной мишени (кривая 1). Количественное содержание атомов примеси определяется из соотношения высот выхода ОР от атомов примеси и атомов матрицы при соответствующем отношении сечений обратного рассеяния (см. рис. 2,а). Минимальный выход от примеси ( $X_{MH}^{AD}$ ) определяется как отношение площадей пика примеси в осевом и случайном (неориентированном) спектрах. Минимальный выход от атомов матрицы ( $X_{MH}^{AD}$ ) определяется из соотношения счетов в энергетическом окне на глубине, соответствующей пробегу внедренной примеси в осевом и случайном спектрах. Фракция примесных атомов ( $f_S$ ) в положении замещения определяется как

$$f_{\rm S} = (1 - x_{\rm mun}^{n\rho})/(1 - x_{\rm mun}^{\rm M}).$$
 (I)

Эта формула в первом приближении опенивает компоненту примеси в положении замещения и строгой будет только тогда, когда незамещающая фракция занимает случайные положения в решетке.

<sup>🗚</sup> д Все рисунки помещены в Приложении.

Для более точного определения местоположения виздренной примеси измеряется угловая зависимость выхода ОР (см. рис. 3). висимость характеризуется минимальным выхолом (Х мин). Определенным выше, и полушириной углового распределения  $\psi_{\text{T/2}}$ , определяемой висоте (I+ Хипи)/2, и нормированным виходом 🗓 мин. Сравнение угловых зависимостей для примесей и атомов матрицы дает информацию о положении имплантированной примеси. Примеры различных угловых зависимостей привелены на рис. 4. Как видно (см. рис. 4), угловие зависимости выхода обратного рассеяния для примесных атомов, занимающих различнне положения в решетке, существенно различаются. Так, если располагаются в центре канала, на кривой угловой зависимости выхода при нулевом угле папения наблюдается узкий максимум. Если атомы примеси располагаются у атомных рядов, у них глубокий минимум с меньшей, чем для атомов матрици, угловой шириной. В том случае, когда примесные атомы располагаются в регулярных междоуэлиях решетки, на кривой угловой зависимости выхода для этих атомов наблюдаются боковые симуми. Величина угла  $\psi_{\cdot}$  с боковым максимумом определяет потенциала

 $E \psi_i^2 = \overline{U}(\wp_i) \tag{2}$ 

и, следовательно, расстояние  $\wp_i$  от атома примеси до атомного ряда. В общем случае вывод о том, где располагаются атомн примеси, можно сделать, если измерить угловую зависимость выхода для нескольких нежививалентных кристаллографических направлений в решетке кристалла. Более подробно с особенностями методики можно познакомиться в работе [25].

### 2. РАСТВОРИМОСТЬ В РАВНОВЕСНЫХ УСЛОВИЯХ

Как известно, в равновесных условиях существуют твердые растворы замещения и внедрения. В первом случае атомы растворенного элемента занимают узлы решетки основного металла, во-втором — размещаться в междоузельном положении. Как следует из термодинамических соотношений, твердые растворы внедрения образуются только в том случае, когда атомный радиус инородного элемента мал по сравнению с основным элементом.

Согласно им-Розери [28] иля того, чтобы в широкой области концентраций могли образовываться твердые растворы замещения, должны выполняться три условия:

оба компонента должны кристаллизоваться в решетках одинакового типа:

атомные радвуси обоих компонентов должны бить примерно одинаковы (в пределах IO...IS%):

между компонентами должно существовать известное жимическое сродство. (Если оно слишком велико, образуются интерметаллические соединения).

Следует заметить, что эти правила в большей степени лишь качественно определяют условия существования равновесного твердого раствора замещения, их применение на практике во многих случаях затруднительно.

Более достоверными являются критерии Дакен-Гарри [30], в которых количественно выражено третье правило им-Розери введением концепции алектроотрицательности [31]. Графически скема Дакен-Гарри представляет двумерную зависимость: электроотрицательность - атомный ралиус. Кажини элемент представляется точкой на такой карте (рис. 5). Впоследствии эти скемы были усовершенствованы Miedema [31,32]. Cheli-[33], Alonso, Simosar [34]. Однако несмотря на некоторые несомненные успехи в предсказании растворимости элементов двухпараметровые скемы не дают полной картины и не объясняют наблюдаемых явлений даже в рамках равновесных систем. Еще менее удовлетворительные результати получаются при применении их и иочно-имплазтированным системам. Так эксперименти на ионно-имплантированных металлах [35-37] показали, что образуются поверхностные сплавы, которые находятся далеко от пределов, предсказываемых дваграммой равновесного состояния и правилами растворимости. С другой стороны, в [38] было показано, что облучение многокомпонентных кристаллических твердых тел часто приводит к значительным изменениям их фазового состава. Одной из причин потери фазовой стабильности является радмационно-индупироженная сегрегация разделение компонентов сплава в окрестности протяженных и распределенных стоков точечных дефектов. Сегрегационнне явления, как и вакансионное распукание, наблюдаются в температурной области подвижности ваканоий и вызваны появлением дополнительных механизмов массопереноса, которые отсутствуют без облучения и возникают вследствие связи между потоками компонентов сплава и потоками неравновесных точечных дефектов на протяженные стоки (поверхности, дислокации, неупорядоченные межфазные границы и т.д.).

Обобщая данные по монной имплантации, Суд [33] сформулировал эмпирические критерии, согласно которым твердые растворы замещения будут образовиваться в тех случаях, когда атомный радвус имплантированного элемента отличается не более чем на 15...40% от радиуса атома матрицы, а его электроотряцательность находится в пределах  $\pm 0.7$  от электроотрицательности атома матрицы.

Многие экспериментально получение результати хорошо согласуются с этими критериями, например, данные по местоположению примесей в ванадии [34], бериллии [35]. Однако есть данные, например для Al [36], которые не отвечают указанным критериям. В случае Se (рис.6) области, объединяющие примеси в замещающем положении, в октаэдрическом и тетраэдрическом междоузельном положениях, а также границы между этими областями проведены совершенно произвольно. Кроме того, эти критерии не учитывающие природу сил межатомного взаимодействия в решетке, не могут объяснить ряда экспериментально наблюдаемых фектов, например, уменьшения числа атсмов примеси в замещающем положении при увеличении дози облучения или температуры.

Решение этого вопроса авторы [9,15,17] видят не в попытках адаптации методов, разработанных для равновесных систем, а в исследовании фундаментальных процессов ионной имплантации и их влияния на положение в решетке имплантированных атомов.

### 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

Кратко перечислим основные понятия, необходимые для описания взаимодействия падающий ион-атом матрицы. По теории Линдхарда [37] входящий в мишень ион взаимодействует с атомными электронами (неупру-гое взаимодействие), что приводит к возбуждению или ионизации электронной системы, а также упруго взаимодействует с ядром атома мишени. Общие потери энергии S на единицу длины пути

$$S = S_n + S_e, \tag{3}$$

где  $S_n$  и  $S_e$  – ядерные и электронные потери энергии. Распределение концентрации имплантированных ионов

 $N_{x} = N_{\rho} \exp\left[-0.5 \frac{(x - R_{\rho})^{2}}{\Delta R_{\rho}^{2}}\right], \qquad (4)$ 

где  $N_{\rho} = \frac{N_{S}}{\sqrt{2K}\Delta R_{\rho}}$  — концентрация в нике;  $N_{S}$  — число имплантированных ионов на квадратный метр;  $R_{\rho}$  и  $\Delta R_{\rho}$  — средний проективный пробег и стандартное отклонение (рассчитанные значения этих величин даны в таблицах [38,39]).

Следует отметить, что экспериментально измеренные профили распределения внедренных частиц и дефектов совпадают с расчетными при малых дозах внедрения и низких температурах облучения, когда профили не деформированы миграцией имплентированных частиц и распылением [40]. Так при исследовании методом ОРКИ проблей распределения Kr и Ke, внедренных в Ni при комнатной температура, было показано, что при дозах  $5\cdot 10^{16}$  см $^{-2}$  (Ke) (рис.7) и  $1.2\cdot 10^{17}$  см $^{-2}$  (Kr) (рис. 8) наблюдается отклонение от теоретически рассчитанного профили распределения [39], вплоть до появления максимума в приповерхностной области. При этом в спектрах OP от атомов Ni (рис.9) наблюдается ступенька, свидетельствующая о снижении концентрации атомов Ni в приповерхностном олое.

Энергия ( $T_{\text{MARC}}$ ), передаваемая атому мишени ( $M_{\text{Z}}$ ) при упругом взаниодействии о налетающим ноном ( $M_{\text{I}}$ ), имеющим начальную энергию E, составляет

 $T_{\text{maxc}} = \frac{4 M_1 M_2}{(M_1 + M_2)^2} E.$  (5)

Атом мишени может сместиться из своей позиции в решетке, если получит определенный минимум энергии, который называется пороговой энергией смещения  $E_{cl}$ , величина которой в среднем 20...50 эВ значительно выше типичной энергии для термического образования вакансий (I эВ) и собственного междоузельного атома (5 эВ). Образованный в результате столкновения дефект вакансия + собственный междоузельный атом называется парой Френкеля.

С помощью машенного моделирования, выполненного Тибсоном [41], было показано, для того, чтобы создать такую стабильную конфигурацию, необходимо достаточно большое разделение пар дефектов в пространстве.

Так, междоузельные атомы, находящиеся в пределах IOO атомных объемов вокруг вакансии, рекомбинируют атермически с нею (спонтанная рекомбинация).

Если первично выбитый атом (ПВА) имеет энергию больше пороговой  $E_{\rm cl}$ , то он может смещать из положения равновесия другие атомы, которяе, в свою очередь, так же могут производить смещения. Таким образом, создается некоторая область с разрушенной кристаллической структурой — каскад столкновений. Машинное моделирование выявило три фазы в развитии каскада во времени.

І фаза смещения. Эта фаза продолжается  $10^{-13}$  с. За это время число смещенных атомов бистро увеличивается, поскольку энергия ПВА последовательно распределяется среди новых атомов отдачи до тех пор, пока их энергия не уменьшается до нескольких электронвольт, и они уже не смогут производить смещений.

П фаза релаксации. Продолжительность 5·10<sup>-13</sup> с. После прохождения фази I область каскада сильно возбуждена, и решетка разупорядочена из-за большой концентрации дефектов. Во время II фази проходит

спонтанная рекомбинация близких пар, вняивлие от рекомбинации дефекты создают равновесные конфигурации.

Ш фаза охлаждения. Длится 1...10 10 10 12 с. Эта конечная фаза ренаксации каскада обусловлена большими напулжениями, созданными в решетке. На этой стадии число смещенных атомов уменьшается дальше в
результате дополнительной рекомбинации, вызванной диффузионным движением атомов. Эта фаза каскада часто называется "термическим пиком". В конце этой фази каскада поврежденная область достигает термического равновесия с окружающим объемом.

Как укс отмечалось, в конце фази релаксации дефекти динамически сегрегируют внутри каскада. В результате образуется центр, богатый ваканомями и окруженный облаком из междоузельных атомов. На стадии охлаждения может образоваться вакансионный кластер: трехмерная пора, дислокационная цетля или тетраэдрический дефект упаковки. Собственные междоузельные атомы (СМА) также могут образовывать комплексы, чаще всего дислокационные петли. Считается, что [42] в области температур высокой подвижности СМА ~ 85% их общего количества чинигилируют в каскадах, до 10% на вакансионных кластерах, до 4% образуют собственные кластеры и 1% аннигилирует на других ловушках (границы зерен, внутренние поверхности).

### 4. ВЛИЯНИЕ РАЛИАЦИОННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ НА МЕСТО-ПОЛОЖЕНИЕ В РЕШЕТКЕ ИМПЛАНТИРОВАННОЙ ПРИМЕСИ

Как было показано в разд. З, согласно критериям юм-Розери и Суда примеси с атомным радиусом большим (более 15...40%), чем радиус атома матрицы не могут занимать замещающее положение в решетке. На основании этих критериев можно полагать, что атомы Хе и Кг не будут образовывать раствор замещения, поскольку, например, радиус атомов Хе в 1.76 раза больше радиуса атомов Ус.

Полученние нами результати дают следующую картину. Из энергетических спектров, представленних на рис. 10, видно, что при дозах  $\lesssim 5 \cdot 10^{15}$  см $^{-2}$  висота пика, соответствующего OP от слоя имплантированного Xe, в условиях осевого каналирования в 1,7...1,3 раза меньше, чем для неориентированной мишени при равной полуширине пиков. При дозах больше  $5 \cdot 10^{15}$  см $^{-2}$  висоты и площади пиков в условиях каналирования и для неориентированной мишени в пределах погрешности эксперимента совпадают.

Эти особенности дозовой зависимости спектров ОР для имплантированной компоненти свидетельствуют о том, что при дозах меньше 5·10<sup>15</sup> см<sup>-2</sup> часть имплантированных атомов Хе находится в замещающем положении. Долю атомов Хе, находящихся в замещающем положении при различных дозах облучения, можно оценить, используя уравнение (1). Результаты выполненных таким образом оценок принедены в табл. ...

Таблица I Доля имплантированных атомов Ха, находящихся в замещающем положении, при раздиных имплантационих делах

r2	0.78					
Доза, см <sup>-2</sup>	<1102	<100>	<11.>			
I-10 <sup>15</sup>	0,430,46	0,42	0,4			
$s.10_{12}$	0,96	0,3	2,38			
4·10 <sup>15</sup>	0,28	0,1	1,0			
I.10 <sub>19</sub>	0	0	0			
5.10 <sub>19</sub>	0	0	0			

Из табл. І видно, что при имплантированной дозе  $I \cdot 10^{15}$  см $^{-2}$  около 40% атомов Хе находится в замещающем положении. При увеличении дози их доля бистро падает. Причем, в первую очередь за счет заполнения атомами примеси каналов <100> и <111>. При дозе  $\infty \simeq I \cdot 10^{16}$  см $^{-2}$  доля имплантированных атомов, находящихся в замещающем положении, снижается до уровня погрешности эксперимента.

Дополнить полученную информацию о местоположении имплантированных атомов Xe в  $\mathcal{N}i$  позвеляют угловые зависимости выходов обратного рассеяния, приведенные на рис. II-I3. Из рис. II видно, что при дозах имплантации (I...2)· $10^{15}$ cm $^{-2}$  практически совпадают как зависимости выходов OP от угла наклона оси канала <IIO> по отношению к зондирующему пучку He+ для случая рассеяния от матрицы и от слоя атомов Xe, так и величины  $\psi_{I/2}$ . Этот факт свидетельствует (см. рис. 4) о расположении атомов примеси в рядах атомов матрицы. При увеличении дозы до  $4\cdot 10^{15}$  см $^{-2}$  X мин и  $\psi_{I/2}$  для атомов Xe существенно от-

личаются от аналогичных для  $\sim i$ . Сказанное подтверждается данными, приведенными в таби. 2, где представлени рассчитанние по методике [19] и экспериментально измеренные параметры, характеризующие угловые зависимости.

Таблица 2 Нараметры, жарактеризующие угловые зависимости обр**атно ра**ссеянного

Нараметры, карактеризующие угловые зависимости обр**атно рассеянного** пучка ионов Не<sup>+</sup>, каналированных в окрестности кристаллографических осей < IIO > , < IOO > n < III >

Tierre	0c5				
Параметры	< 110 >	< 100 >	!!		
X man pacy (Ni)	0,0071	0,01	0,0173		
χ <sub>Muh</sub> (Νί) <sup>χ</sup>	0.13	0,25	0,35		
X MMH (Xe )¥€	0,64	0,7	0,73		
Ψ 1/2 pacq (Ni)	1,15°	0,9780	0,7450		
β <sub>I/2</sub> (Ni)¥	0,88 <sup>0</sup>	0,80	0,710		
ψ <sub>1/2</sub> (Xe)**	0,63 <sup>0</sup>	0,670	0,390		

<sup>\* -</sup>  $X_{\text{мин}}$  (Ni, Xe),  $\Psi_{1/2}$  (Ni, Xe) получены для  $\mathfrak{D}_{xe}$  =4·10<sup>15</sup>cm<sup>-2</sup>.

Экопериментально получаемые значения  $\psi_{1/2}$  позволяют, использовав уравнение (2) и уравнение для непрерывного потенциала взаимодействия частицы с атомной цепочкой [37], получить величину смещения примесного атома в сечении зондируемого канала. В нашем случае при  $\mathfrak{D}_{Xe} = 4\cdot 10^{15}$  см $^{-2}$  атомы Хе в оси <110> и <111> смещены относительно положения в узле решетки на  $\sim 0.4$  Å, а относительно цепочек <100> на 0.25 Å.

Таким образом, получение нами результати свидетельствуют о том, что при облучении никеля ионами Хе в области доз (1...5)·10<sup>15</sup> см<sup>-2</sup> (концентрации состветственно 0,16...1 ат.%) наблюдается замещающее расположение атомов Хе в решетке никеля. При увеличении дози облучения выше указанных пределов атомы Хе выходят из этого положения и

франция замещения уменьшается пректически до нудя. Эти результати корошо согласуются (по крайней мере, качественно) с данными работи [55], в которой были выполнены теоретические оценки энергетических состояний различных инертных газов в решетке никеля в положении внедрения и замещения. В этой работе было показано, что атом Хе должен создавать настолько больше упругие напряжения в решетке, что энергетически выгодным (с минимумом энергии) местим его расположения является вакансия. В отоутотние вакансии энергетически выгодным оказывается процесс вытеснения атома матрицы в междоузельное положение и переход атома Хе в состояние замещения. Однако, даже находясь в вакансии, атом Хе все же возмущает решетку и энергетически должно быть выгодно приссединение дополнительной вакансии, что повлечет за собой частичное смещение атома примесе из положения замещения на расстояния по теоретическим оценкам ~0,1...0,2 %.

Анализируя экспериментальные результати, получение нами [18] и другими автореми [15-17], а также теоретические расоти [56,58], можно предположить, что атом имплантированной примеси в локальной области на конце пробега может совершить неоколько прижков и найти место с локальным минимумом потенциальной энергии. Наиболее вероятно, что таким местом является вакансия. По мере роста дози облучения может происходить захват дополнительной вакансии, частичное смещение атома примеси из положения замещения и воледствие этого уменьшение фракции замещения  $f_{\rm S}$ . С увеличением концентрации имплантированных атомов вероятность для входящего имплантанта остановиться возле предварительно внедренного атома увеличивается. В этом случае самым минимальным потенциалом может обладать комплекс — атом матрициалом примеси, я не вакансия.

В расотах [56,57] показано, что в твердих телах существуют особые структурные элементы, которые могут попеременно захватывать то ваканоми, то межуз п, меняя знак полярности при каждом акте взаимодействия. Такие центры рекомбинации точечных дефектов переменной полярности могут быть образованы примесными атомами, радмус которых примерно на 20% больше атомного радмуса элемента матрицы. В этом случае атом примеси занимает центральное положение между двумя ваканомями, создавая вокруг себя растягивающие напряжения (см. рис. 14). Взаимодействуя с межузлием атом примеси меняет знак дилатации и отановится более склонным к взаимодействию с векановей. Обладая малой подвижностью и большим редвусом захвета, такие комплекон могут быть эффективными центрами рекомбинации векановй и межузлий при облучении.

Таким образом, введение примеси ионной имплентацией приводит к образованию систем существенно отличных от подобных при растворении в условиях равновесия. Представляется целесообразным рассмотреть критерии и физические представления о влиянии радиационных повреждений на местоположение внедренной примеси.

Турошем с сотрудниками был выполнен ряд исследований [15-17], направленных на выяснение физики процессов, обусловливающих то или инсе местоположение имплантированных элементов в решетке твердого раствора. Было показано [9], что основным термодинамическим параметром, определяющим местоположение имплантированной примеси, является теплота растворения. Этот параметр уже рассматривали мінефера с сотрудниками [41,42], когда предпринимали попитки усовершенствования критериев, разработанных для равновесных систем, и применения их к ионно-имплантированным системам. Была введена система, базирующаяся на полуэмпирической теории теплоти образования сплава  $\Delta H_f = \Delta H_{SOC} + \Delta H_{Size}$ , где  $\Delta H_{SoC}$  теплота растворения [59], а  $\Delta H_{Size}$  [31,30] — энергия, обусловленная несоответствием размеров атомов матрицы и примеси.

міеdema проанализировал около 500 металлических сплавов, составленных из более чем 50 металлических элементов и установил общее правило в изменении знака  $\Delta H_f$ : если упорядоченные фазы существуют при низкой температуре,  $\Delta H_f$  имеет отрицательный знак, если упорядоченные фазы не образуются и растворимость не обширна,  $\Delta H_f$  имеет положительный знак. На основании анализа этих данных Турошем с сотрудниками был сделан внвод, что из двух слагаемых, входящих в  $\Delta H_S$ , определяющим является  $\Delta H_{SOC}$ .

Для иллюстрации вишесказанного на рис. I5 представлена зависимость фракции замещения  $f_S$  элементов, имплантированных в ванадий, от  $\triangle H_{Sof}$ . Из рисунка видно, что фракция замещения ближе к I для элементов с  $\triangle H_{Soe} < O$  или малыми положительными значениями, а для элементов с  $\triangle H_{Soe} > O$   $f_S$  падает практически до нуля. Приведенная зависимость подтверждает вывод Miedema.

Однако в работах [53,54] было обнаружено, что резкое снижение  $f_S$  для элементов с  $\Delta H_{\text{Soc}} > O$  наблюдается в определенных экспериментальных условиях.

### 5. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ В РЕШЕТКЕ ЭЛЕМЕНТОВ С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ТЕПЛОТОЙ РАСТВОРЕНИЯ

В расоте [53] было показано, что замещающея фракция нерастворимых элементов (для которых  $\Delta H_{SOc} > O$ ) сильно зависит от температуры подложки при облучении.

На рис. 16 представлена зависимость от температури облучения фракции замещения  $f_S$  для нескольких элементов, имплантированных в различные материали (ванадий, алюминий, желево) до концентраций 0,1...0,2 ат.%. Как видно (см. рис. 16), при  $T_{\rm odd} < 100$  К наслюдается практически неизменное и существенно больше 0 значение  $f_S$ , в то время как при T=293 К — резко уменьшается фракция замещения. Для некоторых элементов (рис. 17 и тасл. 3,4,5) уменьшение фракции замещения происходит уже при температурах  $\sim 77$  К. Например, при T=5 К  $f_S$  для PB в AC составляет 0,75, а при 77 К — 0,55.

Поскольку для большинства металлов при  $T \sim 100$  К важанови неподвижны, снижение  $f_S$  не может быть объяснено захватом примесью свободномитрирующих важансий. С другой стороны, так как ореднее расстояние между примесями  $\sim 3$  нм, а диффузия при этих температурах немесного преципитата. Кроме того, фракция незамещающих атомов не зависит от конпентрации примесей в пределах 0.02...0.3 ат.%, т.е. вилоть до верхнего предела, при котором происходит уже образование преципитатов. В работе [9] было высказано предположение, что наблюдаемый во многих работах эффект — уменьшение фракции замещения  $f_S$  с ростом  $\Delta H_{Sof}$  обусловлен захватом ваканоми примесью уже во время прохождения охлаждающей фазы каскада столкновений с вероятностью, которая растет с увеличением  $\Delta H_{Sof}$ . Захват ваканоми примесями в каскада наблюдался методом аннигиляции позитронов для систем  $\Delta \ell J n$  при 80 К [53] и  $\ell \ell J n$  [54] при 100 К.

Таким образом, базовым механизмом, определяющим местоположение примеси в решетие металла, является спонтанная рекомбинация примеси с решеточной вакансией в фазе релаксации (фаза II) каскада столкновений, что приводит к размещению примеси в замещающем положении. Реальный механизм, вызывающий снижение концентрации примеси, накодящейся в положении замещения — это смещение примеси большого размера из ее замещающего положения в результате взаимодействия с дополнительной вакансией.

Табинца 3 Фракция замещения  $f_3$  для различных элементов, имплантированных в  $A\ell$  при 5, 77 и 293 К

Имплантиро- ванный эле- мент	a Hsoe, R/In/Mond	ΔH <sub>Size</sub> , KJK/MOJI	f <sub>s</sub> , 5%	fs. 77K	<i>f</i> <sub>s</sub> , 293K	Концентрация, ат.%
Ga	3,70	3,15	-	1,00	0,87	0,751,35
Cd	I4,23	6,08	1,00	0,94	0,14	0,2011,7
Hg	I7,04	6,70	_	0,79	-	0,050,10
Sğ [	II,08	28,36	-	0,73	0,11	0,450,51
(Kz)	36,03	7,27	0,49	0,47	-	0,20
$\Im n$	30,32	I9,70	_	0,83	0,07	0,101,10
(Xe)	43,67	I6,44	-	0,33	-	0,20
PB	48,73	40,13	0,76	0,57	0,02	0,061,03
Ba	135,12	71,05	-	0,02	-	0,101,50
<i>C</i> s	I53,42	68,56	0,03	0,00	0,13	0,030,20

 $\Phi$ ракция замещения  $f_{\rm S}$  для различных элементов, имплантированных в Fe при 77 и 293 К

Имплантиро- ванный эле- мент	∆Н soe, кДж/моль	∆ H size, R <b>∏ж/мо</b> ль	f₅, 77K	f₅, 293K	Концентра- ция, ат.%
Au	37	32	1,0	0,65I	0,17
Sn	56	82	-	0,85	_
SB	57	72	1,0	0,9	0,1
Hg	105	25	1,0	0,9	0,1
Hg Bi	<b>I46</b>	91	0,92	0,7	0,1
PB	<b>I59</b>	4	0,96	0,83	0,1
Ва	243	144	0,6	0,0	0,1
(Xe)	259	<b>2</b> 5	0,65	0,45	0,I
Cs	518	91	0,410,1	0,0 0,	10,3
			·		

Таблица 5 Фракция замецения  $f_{\rm S}$  для различных элементов, имплантированных в V при 5, 77 и 293  ${
m K}$ 

Имплантерован- тнемекс йин	A H <sub>soe</sub> , RДж/моль	A Heire,	£, 5K	fs. 77K	<i>f</i> s . 293K
Se	- 200	0,17	_		1,0
As	- I6I	9	-	-	I,0
Tl	- II5	62	-	-	1,0
Au	~ 86	II	_	-	<b>I,</b> 0
${\mathfrak I}$	- 4I	49	-		1,0
Sn	- 4	54	-	-	1,0
Bi	~ 57	66	I,0	-	1,0
PB	88	66	-	-	1,0
Ce	- I26	53	0,73	0,73	0,10,4
La	- I9O	75	0,58	0,56	0,08
(Xe)	- 335	SI	0,57	_	(0,48)
Ba	- 384	120	0,45	0,45	0,0
Cs	- 680	80	0.65	0.4	0.0

Энергия связи вакансии с примесным атомом очень низка и составляет (0,1...0,3 эВ). Предполагается, что в простейшем виде моновакансия, присоединяющаяся к примесному атому в замещающем положении, нажодится в ближайшем соседнем положении вдоль направления < IIO > для ПК- и <III> пля ОЦК-металлов.

Итак примеси, не растворяемые в материале при равновесных условиях, но введенные в него методом ионной имплантации, занимают в решетке местоположение, определяемое по крайней мере тремя процессами: спонтанной рекомбинацией атома примеси с вакансией в пределах фази релаксации каскада столкновений; захвата дополнительных вакансий в пределах фази охлаждения каскада и захвата мигрирующих вакансий при температурах выше Ш стадии возврата.

Если количество подвижных вакансий достаточно большое, проискодит захват нескольких вакансий атомом примеси. Увеличение числа захваченных вакансий приводит к преобразованию комплекса в дислокационную петлю. Различные комплексы вакансия+примесь в ГЦК-металлах приведены на рис. 18.

#### 6. АНОМАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ФРАКЦИИ ЗАМЕЩЕНИЯ

Интересный эффект наолоделся для некоторых систем с ограниченной растворимостью примесей (энергия растворения меньше 100 кДж/моль). Было отмечено, что фракция замещения некоторых элементов, имплантированных при 293 К, увеличивается с ростом дози облучения, в то время, как обично,  $f_{\rm S}\sim 1$  при мелой концентрации внедренной примеси и уменьшается практически до 0 при высокой концентрации, когда образуются преципитать.

Аномальное увеличение фракции замещения связало с образованием петель дислокаций и захватом излишка вакансий на эти петли [9]. Это дает возможность примесным атомам снова занять регулярные положения в решетке. В общем случае уменьшение энергии связи комплекса примесьвакансия по сравнению с соответствующей энергией связи вакансии с центром захвата и рост концентрации центров захвата приводят к увеличению  $f_{\rm S}$ .

## 7. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ В РЕШЕТКЕ ЭЛЕМЕНТОВ С ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ТЕПЛОТОЙ РАСТВОРЕНИЯ

Систематических данных по этому вопросу мало. Однако некоторые общие закономерности можно отметить. Системы матрица + примесь с  $\Delta H_{\rm res}$ в пределах –  $100 \dots 0.07$  кЛж/моль и малым  $\Delta H_{\text{size}}$ ресищенные твердые растворы независимо от температуры облучения. В этом случае имплантированные примеси занимают предпочтительно замешающие положения в решетке (табл. 6), котя в равновесных условиях для подобных сплавов наблюдается междоузельное положение атома примеси в конфигурации смещанная гантель. Високая фракция замещения может быть результатом образования в процессе облучения конкурирующих центров захвата (СМА). Такими конкурирующими центрами могут быть кластеры из межноузельных атомов, которые являются ненасыщаемыми ловушками для СМА и, таким образом, препятствуют образованию смещанных гантелей. При средних отрицательных значениях  $\Delta H_{SOC}$  и особенно при увеличении  $\Delta H_{s;z_0}$  примеси наблюдаются в регулярных междоузельинтерот импедстийном жинтеробразования различных конфитураций точечный дефект-примесь. Большие отрицательные значения АН зое способствуют образованию различных комплексов примесь + СМА.

Таблица 6. Фракция замещения  $f_{\rm S}$  для различных элементов, имплантированных в  $A\ell$  при 5,77 и 293 К

Имплантирован- ный элемент	∆ H soe , кДж/моль	AH size,	<i>fs</i> , 5 K	fs • 77K	<i>fs</i> , 293 K
Mo	- 20	1,7	_	_	1,0
Ag	- 22	0,14	j _	0,93	0,96
Mn	- 70	5	-	_	0,96
Au	- 92	0,3	0,93	0,68	0,7
Pd	-186	2,3	0,87	0,75	0,5
Se	<b>-163</b>	0,0	0,34	0,0	- 0,24
Be	-40I	0,3	-	- 1	<b></b> 0 <b>,0</b> 9
Cu	- 32	I4	-	0,82	0,73
Cz	<b>-</b> 35	SI	-	-	0,94
Νi	- 8I	28	_	-	0,5I
Co	- 67	30	0,56	0,55	0,3
ce	- 44	35	-	0,45	- 0,04
Te	- 79	42	-	-	0,0
Za	<b>- I60</b>	52	-	-	0,0
Sz	<b>- 125</b>	75	-	-	0,05±0,02
Ва	<b>- I08</b>	95	0,0	0,0	- 0,I7

#### 8. ВЫВОДЫ

Метод ОРКИ, обладая уникальными возможностями в определении профиля распределения радиационных дефектов и местоположения внедренной примеси, может быть полезен при решении многих вопросов фундаментальной радиационной физики твердого тела и имплантационной металлургии.

Обобщение данных, имеющихся в литературе и полученных авторами, по вопросу местоположения имплантированных примесных атомов в решетке матрицы, показало, что несмотря на соответствие некоторых полученных результатов критериям (Км-Розери, Даркен-Гарри и др.), разработанным для равновесных систем, большинство данных по местоположению имплантированной примеси не соответствует этим критериям.

Одним из основних термодинамических параметров, определяющих местоположение имплантированной примеси, является теплота растворения  $\Delta$   $\mathcal{H}_{Sol}$ .

Местоположение атомов примеси, не растворяемых в матрице в равновесных условиях (в вмехицих  $\Delta H_{SOF} > 0$ ), при введении вх в материал метолом нонной имплантации определяется, по крайней мере, тремя процессами: опонтанной рекомбинацией примесей с вакансией в пределаж фазы релаксации каскада столкновений, захватом дополнительных вакансий в течение фазы охлаждения каскада и, наконец, закватом метрерурщих вакансий при температурах выше температуры стадии Ш.

Уменьшение фракции замещения с ростом дози, температури облучения и отжига обусловлено омещением атома примеси из замещающего положения в разультате взаимодействия с дополнительной вакансией.

Элементы с отринательной теплотой растворения занимают в решетке в основном междоузельные положения, образуя смешанные гантели. Примеси с  $\Delta H_{\text{SOR}} \sim 100$  кДж/моль занимают замещающие положения.

#### CHMCOK JUTEPATYFA

- 1. Proceeding of the conference "Ion beam modification of materials"//Rad. Eff., 1980, vol. 48, p. 1-563.
- 2. Proceedings of the Eighth International Conference on The application of accelerators in research and industry" (Nov. 1984) //NIM in Phys. Res., 1985, vol. B10/11, part 1,p. 1-1020.
- 3. Proceeding of the Fourth Intern. Conference 'Ion beam modification of materials"//NIM in Phys. Res., 1985, vol. B7/8, pt 1.2, p. 1-490. 4. Proceeding of the Fourth International Conference on
- Radiation Effects in insulators//NIM, 1988, vol. B32. p. 1-533.
- 5. Proceeding of the Fifth International Conference on ion beam modification of materials//NIM in Phys. Res., 1987, vol. B19/20, p. 1-434.
- 6. Proceeding of the Fourth International Conference on ion beam modification of materials//NIM in Phys. Res., 1985,
- vol. B7/8, pt 1,2, p. 1-940.
  7. Proceeding of the Ninth International Conference on the application of accelerators in research and industry// NIM in Phys. Res., 1987, vol. B24/25, pt 1,2, p. 1-1138.
- 8. Picraux 5.T //Ann. Rev. Mat. Sci., 1985, vol. 14, p. 809-813.
- Meyer O., Turos A. Preprint P.O.B. 3640, D-7500, Karls-ruhe, FRG, 1987.
- 10. Дефекты в кристаллах и их моделирование на ЭВМ Л.: Наука, 1980.
- 11. Meyer O. Application of the Channeling Technique in Materials Research/Nucl. Phys. Meth. in Mat. Res. 1980. p. 115-128.
- 12. Picraux S.T. Defect trapping of gas atoms in metals// NIM, 1981, vol. 182/183, p.413-137.
- 13. Kaufman E.N., Buene L. Non-equilibrium structures in ion
- implanted metals//NIM, 1981, vol.182/183, p.327-336. 14.Was G.S., Eridon I.M., Azzam A. Metastable phase formation by ion beam mixing//NIM in Phys. Res., 1987, vol. 24/25, p. 557-561.

- 15. Turos A., Aszam A., Kloska M.K., Meyer O. Lattice site occupation of non-soluble elements implanted in metals// NIM in Phys. Res. 1987, vol. B19/20, p. 123-131.
- NIM in Phys. Res. 1987, vol. B19/20, p. 123-131.

  16.Meyer O., Turos A. The influence of vacansy-impurity interaction on lattice site accupation of non-soluble elements implanted in iron/NIM in Phys. Res. 1987, vol. B 19/20, p. 136-139.
- 17. Kloska M.K., Meyer O. Lattice site occupation of oversized impurity atoms implanted in aluminium single crystals/NIM in Phys. Res. 1987, vol. B19/20, p. 140-144.
- 18. Тоястояуцкая Г.Д., Рыбаяко В.Ф., Копанец И.Б., Неклюдов И.М., Ганн В.В. Исследование Радиационных повреждений монокристаллов N1, имплантированных ионами Xe+ //BAHT, сер. ФРПиРМ. 1988. вып. 5(47). с.62-64.
- сер. ФРПИРМ. 1988, Вып.5(47). с.62-64. 19.Azzam A., Meyer O. Lattice-location studies of cerium ions implanted into vanadium single crystals//Phys. Rev. 1986, vol. 34 N1, p. 5.
- 20. Poate J. M. Metastable alloy formation//J. Vac. Sci. Tec., 1987, vol. 5, N5, p.1636.
- 21. Feldman L.S., Murnick D.E. Channeling in Iron and Lattice Location of Implanted Xenon//Phys. Rev. B. 1972, vol. 5, N1, p. 1.
- 22. Anderman A., Gehman W.G. Xenon-vacancy defect clusters in copper//Phys. Stat. Sol., 1968, vol. 30, p. 283.
- 23. Meyer O., Azzam A. Higt substitutional fractions of Bi implanted in iron single crustals at 77K//NIM in Phys. Res., B18 (1987), p. 264-267.
- 24. Schultz H., in Point defects and defect interactions in metals, eds. Takamura I. I. et. al. (North-Holland, Amsterdam, 1982), p. 183.
- 25. Комаров Ф. Ф., Кумахов М. А., Ташлыков И. С. Неразрушающий анализ поверхностей твердых тел ионными пучками// Минск: кзд-во "Университетское", 1987.
- 26. Mazzoldi P. Material characterisation using ion beams// Ed. by Thomas J. P., Carhard A. Plenum Publishing Corp. 1987. p. 429-453.
- 27. Meyer O., Azzam A. //Nucl. Inst. and Meth. vol. B18.,1987, p. 264-268.
- 28. Hume-Rothery W., Smallman R. E., Haworth C. W. Structure of Metals and Alloys //Institute of Metals, London, 1969.
- 29. Darken L. S., Gurry R. W. Physical Chemistry of Metals. (MeGraw-Hill, New-York, 1953).
- 30. Pauling L. The nature of the chemical bonds. (Cornell University Press, Ithaca, 1960).
- 31. Miedema A. R., deChatel P. F., deBoer F.R. // Physica, B100, 1980, p. 1-53.
- 32.Miedema A. R., Chatel P. F. Theory of Alloy Phase Formation//L. M. Bennet Ed. (The Metallurgical Soc. of AIME, 1980, p. 344.
- 33. Chelicovsky J. R. Solid solubilities in divalent alloys// Phys. Rev. 1979, vol. B19, p. 686.
- 34.Alonso J. A., Simozar S. Phys. Rev. 1980., vol. B22, p. 5583-5589.
- 35. Poate J. M., deBonte W. J., Borders J.//A. Appl. Phys. Lett., 1974, vol. 25, p. 698-701.
- 36.Borders J.A., Poate J. M.//Phys. Rev., 1976, vol. B13, p. 969-979.
- 37. Scod D. K., Dearnaley J. S. Appl. of Ion Beam to Materials, Carter G., Collington J. S., Grant W. A. Eds.(Inst. of Physics, London, 1976) p. 196.

- 38.Бакай А. С., Зеленский В. Ф., Матвиенко Б. В. и др.// ВАНТ, сер.: ФРП и РМ, вып. 5(28), 1983, с. 3-12.
- BANT, Cep.:ePH N PM, BMN. 5(28). 1983, C. 3-12.
  39.Sood D. K.// Phys. Lett., 1978, vol. A68, p. 469-472.
  40.Callagan P. T., Kittel P., Itone N. I., Iohuston P. D.//
  Phys. Rev., 1976, vol. B14, p. 3722-3731.
  41.Kanfman E. N., Vianden R., Chelicovsky J. R., Phillips J.
  C.// Phys. Rev. Lett., 1977, vol.39, p. 1671-1674.
  42.Doyana M.//J. Nucl. Mater., 1978, vol. 69/70, p. 350.

- 43. Lindhard J., Scharff M.//Matt. Fys. Medd., 1963, vol. 33, N 14.
- 44. Winterbon K. B. Ion implantation range and energy deposition distribution (Plenum Press, New York, 1975).
- 45.Ганн В. В., Юдин О. В. //ВАНТ. сер. ФРП и РМ. 1979, в.1(9). c. 37-42.
- 48.Некяюдов И. М., Рыбалко И. М., Толстолуцкая Г. Д. Эволюиня профилей распределения гелия и водорода в материалах в процессе облучения и отжига: Обзор. М.: ЦНИНатоминформ, 1985.
- Gibson J. B., Milgram M., Vineyard G. H.//Phys. Rev., 1980 vol. 120, p. 1229-1253.
   English C. A., Jencins M. L. Proc. Int. Conf. Vacansies
- and Interstitials in Metals and Alloys, Berlin, Mat. Sci. Forum. 1987.
- 49.Turos A., Meyer O., Phus. Rev., 1986, vol. B33, p.8829-8632.
- 50. King H.W. J. Mat. Sci., 1968, vol. 1, p. 79.

1.5

- 51.Eshelby D. J. Sol. Stat. Phys., 1956, vol. 3,p. 79-145.
- 52. Recknagel E., Wichert Th. Hyperfine Interactions of radioactive nuclei, Ed. Christianes J. Topic in Current Phys., 1983, vel.31, p. 133.
- 53. Pleiter F., Prasad K. G. Hyp. Int., 1984, vol. 20, p.221. 54. Weyer G., Pedersen F. T., Graun H. NIM, 1985, vol. B7/8,
- p. 103-108.
- 55. Melius C. F., Wilson W. D. Rad. Eff. 1980, vol. 53, p. 111-120.
- 56.Бакай А. С., Зеленский В. Ф., Неклюдов И. М. Центры рекомбинации точечных дефектов переменной полярности // ЖТФ. 1967, T. 57., N. 12, c. 2371-2374.
- 57.Бакай А. С.,Ганн В. В.,Зеленский В. Ф.,Неклюдов И. М. Центры рекомбинации точечных дефектов переменной подярности'// Effects of Radiation on Materials: 14-th International Symposium (volume 1),1990,pp 623-631.

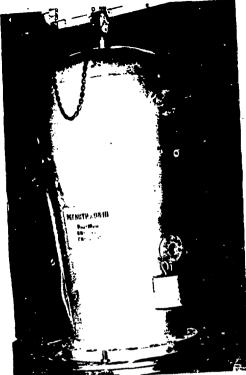
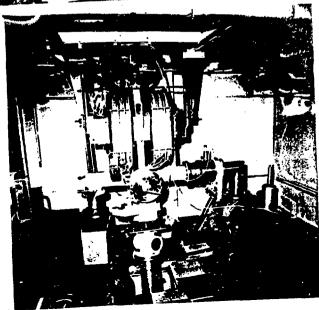
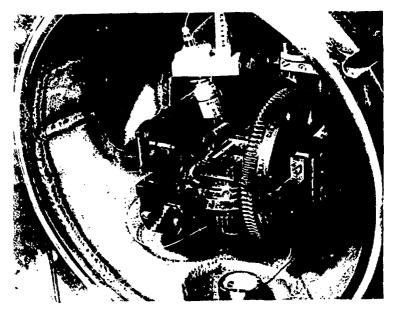


Рис. I. Экспериментельная установка ЭСУ-2 для искерения методом обратного рассеяния каналированных ионов: электростатический ускоритель (а)







Рас. І. Экспериментальная установка ЭСУ-2: камера гониометра (б)

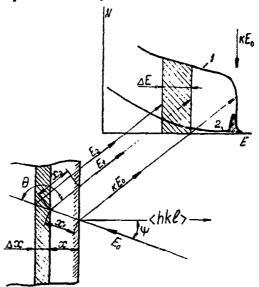


Рис.2. Энергетические спектры обратного рассеяния ионов: I — выход из неориентированного кристалла; 2 — выход из ориентированного кристалла

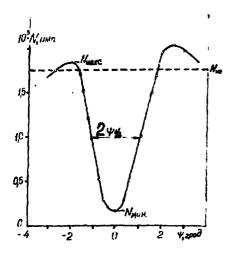


Рис.3. Виход обратно рассеянных частиц для ориентированной и неориентированной (Уно) мишени в зависимости от угла наклона кристалла к пучку

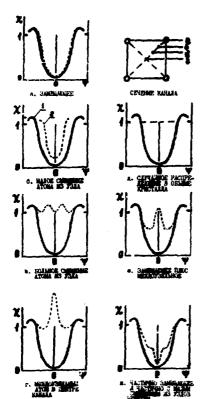


Рис. 4. Угловые зависимости выхода рассеянных ионов от атомов матрицы (I) и примеся (2) при сканировании кристалла в окрестности осевого канала

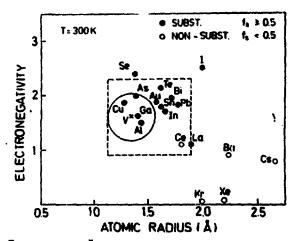


Рис.5. Зависимость фракции замещения от атомного редкуса и электроотрицательности примеси (матрица V соозначена x). Окружность — область, соответствующая критерию См-Розери, — — — критерию Суда [33]

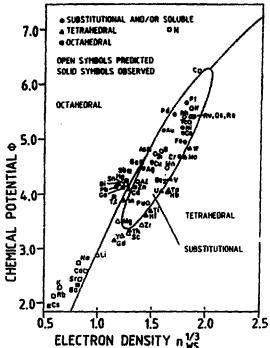


Рис.6. Местоположение примеси в матрице Ве (параметри Miedema ) [35]

から いるをおける はいない

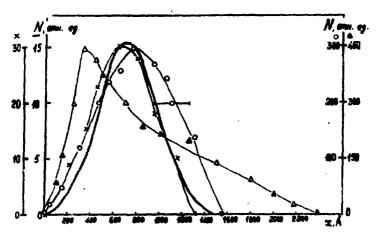


Рис.7. Процили респределения в никеле Xe. внедренного с E=630 квB до доз  $4.10^{15}$  (x),  $1.10^{16}$  (c),  $5.10^{16}$  см $^{-2}$  ( $\Delta$ ),———— теория

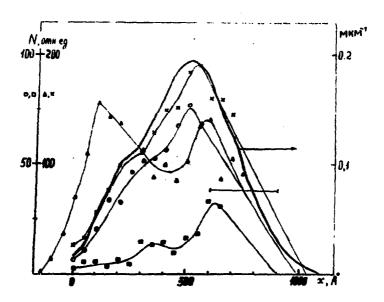
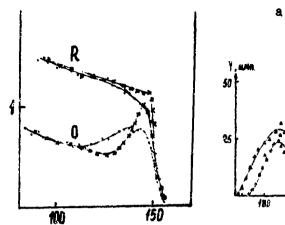
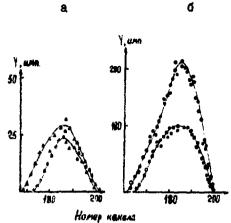


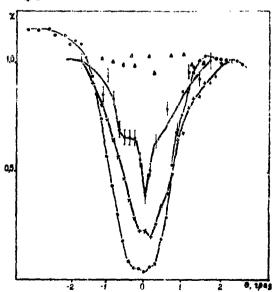
Рис.8. Профили распределения в никеле Xe, внедренного с E=300 квВ до доз  $4.10^{15}$  (п),  $1.5.10^{16}$  (о),  $5.10^{16}$  (х),  $1.2.10^{17}$  см  $^{-2}$  ( $\blacktriangle$ ), -



Pro.9. Энергетические опектры OP от атомов  $N_L$ , имплантированного ионами Xe c E=300 квВ до доз  $7.5\cdot 10^{16}$  см-2 (x) и  $1.2\cdot 10^{12}$  (\*). O — осевие. R — случайные опектры



PNC.IO. THE PROTUPE CKME OF OR ATOMOS XE, BHOLDSHHOTOLS  $\mathcal{N}_{\ell}$  CC  $\mathbb{R}^2$  630 KpB do nos  $2 \cdot 10^{15}$  cm  $^{-2}$  (a); (1...2)  $\cdot 10^{16}$  cm  $^{-2}$  (6)



PRC.II. Угловые зависимости OP для  $\wedge i$  <IIO>, имплантированного ионами Xe<sup>+</sup> c E= 630 кзВ; • - исх. ( $\wedge i$ ); x - I · IO <sup>15</sup> cm <sup>-2</sup>; • - 4·IO <sup>15</sup> cm <sup>-2</sup>,  $\Delta$  - I·IO <sup>16</sup> cm <sup>-2</sup> (последние три - OP от Xe)

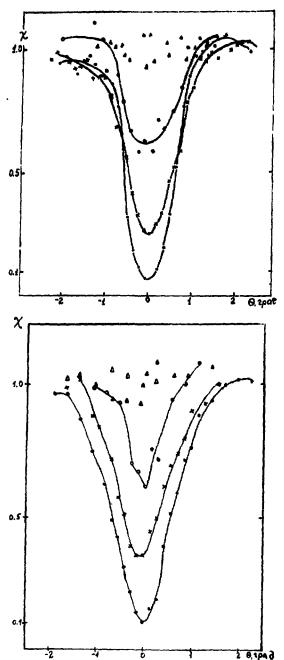


Рис. 12. Угловне зависимости ОР для  $N_c^* < 100 >$ , имплантированного ионами  $Xe^+$  с E = 630 кэВ. Обозначения те же, что на рис. 11

Рис. I3. Угловие зависимооти ОР для Ni < III>, имплантированного ионами  $Xe^+$  с E=630 квВ. Обозначения то же, что на рис. II

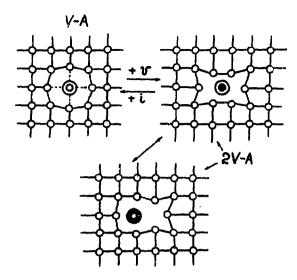


Рис. 14. Схема центров рекомбинации точечных дефектов переменной полярности, создаваемых в кристалле атомами большого радиуса

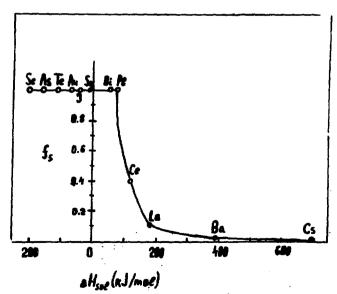


Рис.15. Зависимость фракции замещения  $f_s$  от леплоты растворения  $\Delta H_{sol}$  для элементов, имплантированных в ванадий при температуре 293 К до концентраций 0,1...0,2 ат.%

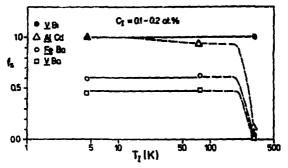


Рис. I6. Фракция замещения  $(f_s)$  неокольких имплантированных окстем (подчеркнута сонова) в зависимости от температуры облучения (7i), ———— изменение  $f_s$  при нагреве до 293 К

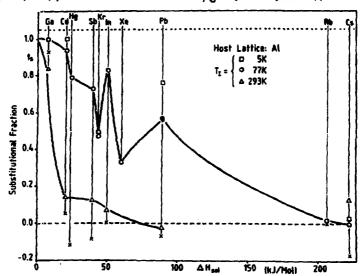


Рис. I?. Зависимость фракции замещения от теплоты растворения для некоторых элементов, имплантированных в Ac при разных температурах и после отжига (х) до 293 К[53]

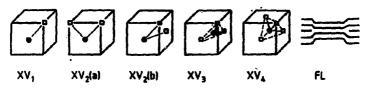


Рис. 18. Конфигурация комплексов вакансия (п) + примесь (•), идентифицированных с помощью метода *HFI*, в ПК-металлах 30

Галина Дмитриевна Толстолуцкая, Виктор Федосеевич Рыбалко, Иван Матвеевич Неклюдов, Игорь Евгеньевич Коланец

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ПРИМЕСНЫХ АТОМОВ В РЕШЕТКЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОЛОМ ОБРАТНОГО РАССЕЯНИЯ КАНАЛИРОВАННЫХ ИОНОВ

Ответственный за выпуск Л.М. Ракивненко

Редактор, корректор Т.В.Ситнянская

Подписано в печать 22.10.90. Формат 60х84/16. Бум.писч. № 1. Офсетн.печ. Усл.п.л. 2,1. Уч.-изд.л. 1,6. Тираж 260. Заказ № 245. Цена 3 р. 20 к. Индекс 4629.

Харьковский физико-технический институт. 310108, Харьков, ул. Академическая, I